文章编号: 1000-5277(2008)05-0044-05

溅射功率对掺铝氧化锌薄膜光电学性质的影响

范丽琴,裴 瑜,林丽梅,詹仁辉,赖发春*

(福建师范大学物理与光电信息科技学院,福建福州 350007)

摘要:利用射频磁控溅射在BK-7 玻璃基片上沉积掺铝氧化锌薄膜,研究溅射功率对薄膜光电性能的影响 当溅射功率从250W 增加到400W 时,X 射线衍射的结果发现,250W 制备的薄膜只有(002)衍射峰, 而300W 以上的样品则出现了新的(101)衍射峰;而且随着溅射功率的增加,(002)峰的强度减弱, (101)峰的强度增强 薄膜的厚度随溅射功率的增加而变厚,电阻率随溅射功率的增加而减小,从200W 功 率时的24.6×10⁻⁴Ωm 减小到400W 时的7.2×10⁻⁴Ωm. 样品在可见光区域的平均光学透射率都大于85%, 其光学带隙随载流子浓度的减小而减小

关键词: 掺铝氧化锌薄膜; 溅射功率; 电学性质; 光学性质 中图分类号: 0484 **文献标识码**: A

Influence of Sputtering Power on the Optical and Electrical Properties of ZnO: Al Films

FAN Liqin, PEIYu, LIN Limei, ZHAN Ren-hui, LAI Fa-chun

(School of Physics and Op to Electronics Technology, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China)

Abstract: Transparent conducting A luminium doped zinc oxide (ZnO: A l) films were deposited on BK-7 glass substrates by radio frequency magnetron sputtering. Sputtering power changed from 250W to 400W and the substrate temperature was 250 . XRD results show that the film deposited at 250W show sonly (002) peak, and the films deposited at the power larger than 300W show both (002) and (101) peaks Moreover, the intensity of (002) peak decreases as the increase of sputtering power, but the intensity of (101) peak increases with increasing sputtering power. The resistivity of the film decreases from 24.6 × $10^{-4}\Omega$ cm to 7.2 × $10^{-4}\Omega$ cm as the sputtering power increases from 250W to 400W. The average transmittance at visible spectral region for all samples is larger than 85%. The optical band gap decreases with decreasing carrier concentration

Key words: A lum in ium -doped zinc ox ide film; sputtering power; electrical properties; op tical properties

透明导电薄膜已经广泛应用于太阳能电池、液晶显示器、有机和无机发光管等多种光电子元器件 中^[1] 目前商业使用的透明导电薄膜材料基本上是掺锡氧化铟(ITO),但是 ITO 材料存在价格高以及 铟有一定的毒性等缺点^[2];因此,近年来科学工作者不断地寻找其它更好的材料,如氧化铼、氧化锡等 来替代 ITO,可是纯的氧化锌不但电阻高,而且在高温时它的电阻也不稳定 这时掺杂的氧化锌就显示 出它的优势,而且掺铝氧化锌 (A ZO)与 ITO 相比有如下的优点^[3]:(1)氧化锌在自然界中数量多且

收稿日期: 2008-03-18

* 通讯作者: laifc@fjnu.edu.cn

基金项目: 福建省自然科学基金资助项目(2007/0317);福建省科技厅重点项目(2007H0019);福建省教育厅基金资助项目(JB06104) 作者简介: 范丽琴(1983—), 女,福建莆田人.硕士研究生

价格相对低; (2) 氧化锌不含有毒性; (3) 氧化锌在氢等离子体中很稳定

通常情况下,制备A ZO 薄膜的方法有真空蒸发、化学蒸气沉积、溅射等. 在这些制备方法中,磁 控溅射是最常用的方法之一^[4-6],它具有沉积速率高、过程稳定、薄膜与基片的附着性能好、化学成分 容易控制等优点 但是,溅射过程的工艺因素,如溅射功率、氧气分压、基片温度等等都会对沉积薄 膜的结构和光电学性质产生重要的影响 如: Chen 等^[3]研究了基片温度对溅射沉积的A ZO 薄膜的影 响,发现250 基片温度下制备的薄膜的电阻率最小; 而Lee 等^[7]研究了溅射功率从30W 增加到120 W 对在塑料基片上沉积A ZO 薄膜的特性影响,发现薄膜的电阻率随着溅射功率的增加而减小 可见溅 射功率对制备薄膜的结构和光电学性质的改变起到重要的作用

本文采用射频磁控溅射方法在玻璃基片上沉积A ZO 薄膜,详细研究溅射功率对薄膜的结构、光电 学性能的影响 实验表明, 溅射功率的改变对薄膜的特性有着显著的影响,且所有制备样品在可见光 区的平均透过率都大于85%,在400W 功率时制备的薄膜的电阻率为7.2×10⁴Ωcm,具有很好的光电 学性能

1 实验

利用JGP560B II 型超高真空多功能磁控溅射设备在BK-7 玻璃基片上射频磁控溅射沉积A ZO 薄膜, 溅射电源的频率为13.56MHz, 所用靶材由ZnO 和A lO_3 混合烧结而成, ZnO 和A lO_3 的纯度均达99.99%, 其中A lO_3 的重量占1.5%. 基片与靶之间的距离为60mm,基片温度通过热电偶测温,用电加热炉加热控温 溅射前真空腔的气压为 2.0×10^{-4} Pa,基片温度均为250 , 溅射过程中充入氩气作为工作气体,工作气压为0.5 Pa,氩气的流速用质量流量控制器来控制,其流速为50 cm³/m in (1 Pa). 4 个样品的溅射功率分别是250, 300, 350, 400W. 每次沉积薄膜前预溅射5m in,用于清除靶表面的污染物,沉积薄膜的时间均为400 s

薄膜的晶体结构用MAX2500型X 射线衍射仪 (Cu Kα辐射 λ = 0.154 18 nm) 观测, 其表面形貌用 CSPM 400型原子力显微镜在大气条件下观测, 扫描面积有 10 μ m × 10 μ m 和4 μ m × 4 μ m, 其中, 10 μ m × 10 μ m 用于计算样品的均方根 (RM S) 表面粗糙度和表面平均颗粒大小 薄膜的正入射透射光谱 用UV-2450 双光束分光光度计测量, 测量的波长范围是 200~900 nm. 采用拟合透射光谱所有数据的 方法^{16,81}来计算薄膜的折射率 (*n*)、消光系数 (*k*) 及厚度 (*t*),并从吸收光谱计算光学带隙等 用V an der Pauw 方法^[9]测量薄膜的方块电阻和载流子迁移率 (μ),并计算出载流子浓度 (*N*) 和电阻率 (ρ).

2 结果与讨论

2.1 晶体结构和表面形貌

薄膜的沉积速率与靶材的溅射速率相关,而溅射速率又与溅射功率有关,一般情况下,溅射功率 越大,靶材的溅射速率越高,沉积速率也就越大 图1给出了A ZO 薄膜的沉积速率 (R) 随溅射功率 (P)的变化特性,由图1可见,随着P从250W 增加到400W, R则从35 nm /m in 升高到73 nm /m in, 而且R随P的增加是非线性增加的 该现象与Lee 等^[7]报道的P小于150W 时R与P成线性增加关系 不一致;当功率大于200W 时,氧化锌随溅射功率的增大更容易从靶表面溅射出来,导致了沉积速率 的增加更快

图2给出了不同溅射功率条件下制备的AZO薄膜的X射线衍射图 像 由图2可知,溅射功率为250W时,只有一个(002)面的衍射峰;而 当功率大于300W后,除了(002)衍射峰外,还出现了(101)面的衍射 峰 在先前的低功率溅射制备的AZO薄膜的报道中^[7],由于(002)面具 有最小的表面能,制备的AZO薄膜基本是(002)方向生长,没有 (101)方向生长的报道因此,(101)面衍射峰的出现应当是高功率条件 下溅射沉积的结果 另外从图2还可见,随着溅射功率的增加,(002)峰 的强度不断下降,而(101)峰的强度则不断增强 晶格的面间距(d)可



以从如下的Bragg 公式^[10]求出

$$d \sin \theta = \lambda$$
.

其中 θ 为衍射角, λ 为X 射线波长 而晶粒的尺寸 (d_s) 可以从如下的 $\frac{1}{2}$ Scherrer 公式计算

$$d_s = 0.9 \lambda (B \cos \theta),$$

其中*B* 为X 射线衍射峰的半高宽 根据X 射线衍射图像中的数据, X 射 线衍射的波长及式 (1) 和式 (2),可以求出晶粒大小 (见表1). 从表 1 可知,随着溅射功率从250W 增加到400W,(002)面的晶粒尺寸从 20.3 nm 减小到17.3 nm,而(101)面的晶粒尺寸则从18.3 nm 增加到 21.4 nm,说明随着溅射功率的增加,薄膜的沉积速率增加 (见图1), (002)面的晶粒减小



2008 年

表1	不同溅射功率(P)制备的AZO 薄膜的厚度(t),衍射角,	
	半高宽(B), 晶粒尺寸(d。)以及平均光学透射率(T)	

_									
	₽ ∕W	TTT		(002) 峰			(101) 峰		= /a/
		P / W	t/nm	2 θ /()	B /()	d_s/nm	2 θ/ ()	B/()	d_s/nm
_	250	235	34.35	0.410	20.3		-	_	85.0
	300	285	34.30	0.420	19.8	36.10	0.458	18.3	85.7
	350	360	34.30	0.440	18.9	36.20	0.396	21.2	87.9
	400	486	34.30	0.481	17.3	36.20	0.390	21.4	85.5

利用原子力显微镜观测样品的 表面形貌,不同功率制备薄膜4 µm × 4 µm 的表面形貌图像见图3 薄膜的 RM S 表面粗糙度 (RM S roughness) 和表面颗粒的平均尺寸 (Grain size) 通过10 μm × 10 μm 原子力图像的数 据中计算得到,并显示在图4 中。从 图3和图4中可知,所有样品都相对 比较平整, RM S 粗糙度都小于 10 nm,而表面颗粒尺寸都在几十到100 多nm 的范围 另外, 当功率从250W 增加到350W时,表面粗糙度和表面 颗粒尺寸分别从 5.4 nm 和 73 nm 增 加到 8.9 nm 和 125 nm; 但是, 当功 率增加到400W时,表面粗糙度和颗 粒尺寸反而分别下降为8.1 nm 和82 nm. 说明溅射功率对薄膜的表面形 貌有着重要的影响



图 3 原子力显微镜观测的不同溅射功率 制备的AZO 薄膜的表面形貌图像

2.2 电学性质

用V an der Pauw 方法测量样品的电学性质,测得的载流子浓度 (W) 和迁移率 (μ) 随溅射功率 (P) 的变化特性见图5. 所有样品的N 都在10²⁰ cm⁻³数量级,当P 为300 W 时,有最大值 (9.1×10²⁰ cm⁻³). A ZO 薄膜的载流子的产生主要有两个途径,一是氧化锌中的氧或锌的缺陷产生电子,另一个是 三价的铝离子替代二价的锌离子产生一个导电电子^[3]. 在300 W 溅射功率条件下,三价的铝离子替代 二价的锌离子的活性可能最高,从而有最多的载流子. 从μ 与P 的关系曲线可知, μ 随着P 的增加从 3.9 cm²·v⁻¹·s⁻¹增加到15.9 cm²·v⁻¹·s⁻¹. μ 的大小主要与载流子的散射有关,通常的散射有颗粒 边界散射、中性不纯散射和离子不纯散射等. 从X 射线衍射结果可知,随着溅射功率的增加,(002) 面

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(1)

(2)

8

250

300

的晶粒不断增大, 而这种晶粒的增大就可以减小载流子在运动过 程中的散射,从而提高其迁移率 图6给出了薄膜的电阻率 (ρ) 随功率 (P) 的变化特征, 由于薄膜的电阻率与载流子浓度和迁移 率的乘积成反比. 从图5 可知. 因为 ρ 随着p 的增加快速增加. 虽 $\frac{3}{2}$ 7 然400w 功率时薄膜的№ 比300w 时的小,但是其迁移率却比纂 300W 时的高出两倍,从而导致 ρ 随着P的增加单调地下降, ρ 从 200w 功率时的 24.6×10⁴ Ωcm 减小到 400w 时的 7.2×10⁴ Ωcm.

2.3 光学性质

图7 在不同溅射功率时制备的样品的透射光谱曲线、透射光



P/W

350

谱中的极大值和极小值是由于薄膜与空气和薄膜与基片的两个界面的光学于涉所导致的 图7中不同 功率制备样品的干涉峰的数量不同,400W 功率制备样品的干涉峰数最多,这是由于薄膜的厚度不同 所引起的, 薄膜的厚度越厚, 干涉峰数量越多, 从图7可知薄膜的透射率基本上都大于80%, 透射率 的极大值都接近空白基片的透射率 (92%), 说明制备样品具有很好的光学性能 计算薄膜在可见光谱 区 (430~700 nm) 的平均光学透射率 (T), T 值在表1 中列出, 所有样品的T 都大于85%, 其中350 W 功率制备样品的 \overline{T} 最高,达87.9%.



图5 薄膜的载流子浓度(N)和 迁移率(µ) 随溅射功率的变化曲线

2

图6 薄膜的电阻率 (ρ) 随溅射功率的变化曲线

图7 薄膜的透射光谱曲线

利用图7中的透射光谱数据和先前的计算机程序^[6,8]通过拟合透射光谱的方法可以计算出薄膜的 折射率 (n)、消光系数 (k) 和薄膜的厚度 (t), 其中 t 的数值在表 1 中列出, 而折射率随波长的变化曲 线见图 8 从图 8 可知, 400 W 功率制备的样品的折射率最高, 而 300 W 制备样品的折射率最小, 250 W 和350W 制备的样品折射率处在中间 半导体薄膜的折射率与薄膜的载流子浓度密切相关, 载流子 浓度越大,其折射率越小¹¹¹,300W 功率的样品具有最高的载流子浓度(见图5),使得它有最小的折 射率:而400w 功率的样品具有最小的载流子浓度,所以它具有最高的折射率

通过吸收系数与消光系数之间的关系,可以从消光系数求出吸收系数,而样品的光学带隙可从吸 收系数与光子能量之间的关系求出,对于直接光学带隙跃迁,光学带隙(Es)与光子能量(hv)之间的 关系为[12]

$$\boldsymbol{\alpha} = A \quad (h_{\mathcal{V}} - E_s)^{1/2}, \tag{3}$$

其中A 为常数,作吸收系数与光子能量之间的关系曲线如图9,把曲线线性延伸到与能量轴的交点,就 可获得光学带隙 由图9 可知, 400W 功率制备样品的Eg 最小 (2.36 eV), 300W 样品的Eg 最大 (3.41 eV), 而 250W 和 350W 样品的 E_s 处于中间值 根据Burstein Moss 移动理论^[3], 掺杂的半导体材料 与未掺杂的半导体材料的带隙移动 ΔE_s 可以表示为

$$\Delta E_{s} = \left(\frac{\overline{h}^{2}}{2m^{*}}\right) \left(3\pi N\right)^{2/3}, \tag{4}$$

其中 h 为普朗克常数, m 为载流子的有效质量, N 为载流子浓度 从式4 可知, 光学带隙能量将随载 流子浓度的增加而增大。由图5 可见、400W 功率制备样品的N 最小、所以它具有最小的E₂、而300 W 样品的N 最大,它具有最大的 E_{s}

150

120 E

90

60

400

表面颗粒/



图8 折射率随波长的变化曲线



3 结论

采用射频磁控溅射方法在玻璃基片上沉积了不同溅射功率的掺铝氧化锌透明导电薄膜,溅射功率 从250W 增加到400W. 实验结果表明,所有样品的均方根表面粗糙度均小于10 nm,表面平均颗粒尺 寸为60~130 nm. 溅射功率在300W 以上的样品含有(002)和(101)两个晶体生长方向,且随着溅 射功率的增加,(002)面的晶粒减小,而(101)面的晶粒增大 载流子浓度随溅射功率的增加是先增 加后减小,而迁移率是单调增加,电阻率则从200W 时的24.6×10⁻⁴Ωcm 减小到400W 时的7.2×10⁻⁴ Ωcm,样品在可见光区域的平均光学透射率都大于85%,获得了高光学透射率低电阻的透明导电薄膜

参考文献:

- [1] Ho sono H. Recent progress in transparent oxide sem iconductors: M aterials and device application [J]. Thin Solid Film s, 2007, 515 (15): 6000- 6014.
- [2] L in Y C, Jian Y C, Jiang J H. A study on the wet etching behavior of A ZO (ZnO: A l) transparent conducting film
 [J] Appl Surf Sci, 2008, 254 (9): 2671-2677.
- [3] Chen M, Pei Z L, W ang X, et al Structural, electrical and opitcal properties of transparent conductive oxide ZnO: Al film s prepared by dc magnetron reactive sputtering [J] J V ac Sci Technol A, 2001, 19 (3): 963-970
- [4] Lai Fachun, LiM ing, Wang Haiqian, et al Effect of oxygen flow rate on the properties of SD x films deposited by reactive magnetron sputtering [J]. Chin OptLett, 2005, 3 (8): 490-493.
- [5] 赖发春,林丽梅,瞿燕 反应磁控溅射制备 T D₂ 和N b₂O₅ 混合光学薄膜 [J] 光子学报, 2006, 35 (10): 1551-1554
- [6] 林丽梅, 赖发春, 林永钟, 等. 热处理对直流磁控溅射 ITO 薄膜光电学性质的影响 [J]. 福建师范大学学报: 自然科 学版, 2006, 22 (3): 42-46
- [7] Lee J, Lee D, Lin D, et al Structural, electrical and optical properties of ZnO: Al films deposited on flexible organic substrates for solar cell applications [J] Thin Solid Films, 2007, 515 (15): 6094- 6098
- [8] L in L in ei, L ai Fachun, Huang Zhigao, et al Determination of optical constants and thickness of N b₂O₅ optical films from no m al incidence transmission spectra [J] Proc SP IE, 2006, 6149: 614920
- [9] 李雪蓉, 赖发春, 林丽梅, 等. 测量条件对掺锡氧化铟薄膜电学测量结果的影响 [J] 物理实验, 2007, 27 (4): 44 - 47.
- [10]L in S S, Huang J L, Sajgalik P. The properties of heavily A l-doped ZnO films before and after annealing in the differnet atmosphere [J]. Surf Coat Technol, 2004, 185 (2-3): 254-263
- [11] Lai Fachun, Lin Linei, Gai Rongquan, et al Determination of optical constants and thickness of In2O 3: Sn films from transmittance data [J] Thin Solid Films, 2007, 515 (18): 7387-7392
- [12]M a Quanbao, Ye Zhizhen, He Haiping Highly near-infrared reflecting and transparent conducting ZnO: Ga film s: substrate temperature effect [J] J Phys D: Appl Phys, 2008, 41 (05): 055302

(责任编辑: 黄家瑜)